

中国国际科技促进会标准化工作委员会

【2024】中科促标字第 0409 号

关于开展《电子级多晶硅用聚乙烯包装材料技术规范》 团体标准公开征求意见的通知

各位专家及各有关单位：

由北京通标华信标准技术服务有限公司等单位起草的《电子级多晶硅用聚乙烯包装材料技术规范》团体标准已完成征求意见稿，现公开征求意见。请于2024年6月7日之前将《意见汇总表》反馈至中国国际科技促进会标准化工作委员会。

该标准项目 联系人：乐志斌

电话：15010177790

邮箱：letian830418@163.com

监督投诉 联系人：郑华林

电话：010-62652520 或 13910851718

邮箱：bzw@ciapst.org

地址：北京市海淀区中关村东路 89 号恒兴大厦 13 层 F

中国国际科技促进会标准化工作委员会

2024 年 5 月 6 日

标准化工作委员会

1101020440012